

# 征 稿 通 知

## 第二届智能材料与结构工程国际学术会议 (ICSMSE2018)

会议时间 2018年9月14-16日

地点 中国·呼和浩特

截稿日期 2018年9月10日

官网 <https://www.keoaeic.org/ICSMSE2018>

### ◆ 会议简介

第二届智能材料与结构工程国际学术会议(ICSMSE 2018) 定于2018年9月14日至16日在中国呼和浩特隆重举行。会议主要围绕智能材料与结构工程等研究领域展开讨论。会议旨在为从事智能材料与结构工程研究的专家学者、工程技术人员、技术研发人员提供一个共享科研成果和前沿技术,了解学术发展趋势,拓宽研究思路,加强学术研究和探讨,促进学术成果产业化合作的平台。大会诚邀国内外高校、科研机构专家、学者,企业界人士及其他相关人员参会交流。

### ◆ 出版检索

ICSMSE 2018所有的投稿都必须经过2-3位组委会专家审稿,经过严格的审稿之后,最终所有录用的论文将被EI目录期刊IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (MSE)(ISSN: 1757-8981)出版,并且被EI检索。目前该期刊EI检索非常稳定!

### ◆ 征稿主题

- ④ 智能材料
- ④ 建筑结构
- ④ 地质工程
- ④ 交通工程
- ④ 土木,环境和结构工程
- ④ 其他相关主题

## ◆ 注册费用

类别	注册费 (人民币)
第一篇投稿 (4-6页)	2600元/篇
第二篇投稿 (4-6页)	2400元/篇
团队投稿 (4-6页)	2300元/5-10篇内、2100元/10篇以上
超页费 (第7页起算)	300元/页
仅参会不投稿	1200元/人
仅参会不投稿(团队)	1000元/团体参会3人以上



## ◆ 会议议程

9月14日	11:00-17:00	注册
9月15日	09:00-12:00	邀请报告
	12:00-14:00	午餐
	14:00-17:30	口头报告
	18:00-19:30	晚宴
9月16日	09:00-18:00	学术考察

## ◆ 联系我们

联系人: 苏老师

会议官网: <https://www.keoaeic.org/ICSMSE2018>

投稿邮箱: [icsmse@163.com](mailto:icsmse@163.com) (投稿/咨询)

联系电话: +86-13418097038 / +86-020-28344314

QQ (咨询): 918444372

手机/微信: 13418097038

AEIC学术交流群: 656318215 (qq群)

AEIC website: [www.keoaeic.org](http://www.keoaeic.org)



关注AEIC微信公众号



第二届智能材料与结构工程国际学术会议 (ICSMSE 2018)

2018年5月21日